

2020年9月9日

住友電工デバイス・イノベーション株式会社

子会社の解散のお知らせ

当社 100%子会社で、光部品の組立・試験を行う住電デバイスマイクロアセンブリ株式会社（本社：長野県長野市、代表取締役社長：郷久雄、以下、SEDM）は、2021年3月を目途に解散することとしましたので、お知らせいたします。

当社は、SEDM に光部品の組立・試験を中心とした製造業務を委託していますが、近年、海外の競合メーカーの著しい成長に伴う価格競争激化により、国内製造での競争力確保が困難となっておりました。SEDM では、このような状況下での事業継続は困難との判断に至り、解散の決定を行いました。これまで SEDM の事業につきまして賜りましたご理解とご協力に、改めて御礼を申し上げます。

当社といたしましては、SEDM の解散計画決定を受け入れ、お取引先、お客様への供給責任の履行や SEDM 社員の人員受け入れ等の支援を行う旨を決定しました。

今後とも、当社は、光・電子デバイス製品の製造開発を世界各地で行うグループの強みを最大限に発揮し、収益力の更なる向上を図ってまいります。

住電デバイスマイクロアセンブリ株式会社の概要（2020年3月末現在）

事業内容	光部品の組立・試験
所在地	長野県長野市松代町小島田 3559 番地 7
資本金	129 百万円（当社 100%）
代表取締役社長	郷 久雄
他の事業所	山梨工場 山梨県中央市中楯 783
従業員数	307 人

以 上

（お問い合わせ先）

住友電工デバイス・イノベーション株式会社 人事総務部 担当：功刀

TEL：055-275-4411